

### TRABAJO PRACTICO Nº 3

## PROBLEMAS TERMICOS EN SEMICONDUCTORES

## Ejercicio Nº 1:

Suponga un dispositivo semiconductor asociado a un radiador de  $Rth_{h-amb}$  = 2 °C/W y se quiere que funcione a una temperatura ambiente de 50 °C y cuyas características específicas son: P = 40 W,  $T_j$  = 190 °C,  $Rth_{j-mb}$  = 0,5 °C/W. Calcular las distintas temperaturas del sistema.

# Ejercicio Nº 2:

Calcular la superficie de un radiador plano de Rth<sub>h-amb</sub> de 3 °C/W. Considerar el coeficiente de expansión térmica  $\varsigma$  = 2 mW/°C cm² y que las dos caras del radiador disipan calor.

## Ejercicio Nº 3:

Se desea dimensionar los disipadores de un montaje tipo PD3, siendo la corriente media por diodo  $If_{av}$  igual a 14 A y la eficaz  $I_{rms}$  = 24 A. La tensión de alimentación de línea del sistema es de 380 V (RMS) y la constante de disipación térmica del aluminio de 2mW/°C cm<sup>2</sup>.

- a) Hallar la resistencia térmica requerida entre el disipador y el ambiente una vez elegidos los diodos.
- b) Seleccionar un disipador moldeado.
- c) Calcular el disipador considerandolo plano.

#### Ejercicio Nº 4:

Calcule un montaje tipo P3 que proporcione una corriente y lcc = 40 A a la carga con una tensión media de salida de 400 V. Elija diodos, disipadores y transformador adecuado para el montaje. Suponga que se dispone de un servicio de 3 x 380 V con acceso a centro de estrella.

### Ejercicio Nº 5:

Calcular y seleccionar los disipadores para los ejercicios  $N^{\circ}$  2 y 8 del TPN $^{\circ}$  2.